

2025 年 5 月 22 日

会社分割公告

債権者各位

大阪府堺市堺区匠町 1 番地

シャープ株式会社

代表取締役 沖 津 雅 浩

シャープ株式会社（大阪府堺市堺区匠町 1 番地。以下、「SC」といいます。）およびシャープ福山レーザー株式会社（広島県福山市大門町旭 1 番地。以下、「SFL」といいます。）は、2025 年 7 月 1 日を効力発生日として、SC を吸収分割会社、SFL を吸収分割承継会社とし、SC の半導体製造事業、半導体ファウンドリー事業、シリコンディスプレイ事業並びにレーザー及びレーザー応用デバイス/モジュール事業に関する権利義務を SFL に承継する吸収分割（以下、「本吸収分割」といいます。）を行うことといたしましたので、公告します。

本吸収分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から 1 箇月以内にお申し出ください。

なお、最終貸借対照表の開示状況は以下のとおりです。

シャープ株式会社

金融商品取引法による有価証券報告書提出済

シャープ福山レーザー株式会社

掲載紙 官報

掲載の日付 2024 年（令和 6 年）6 月 28 日

掲載頁 149 頁（号外第 157 号）